FBDi - Pressemitteilung

Elektronikbauelemente-Distribution Deutschland: Kräftiges Wachstum und explodierende Auftragseingänge sorgen für Stress in der Lieferkette

Berlin, 04. November 2026: Die deutsche Elektronikbauelemente-Distribution setzt ihren Wachstumskurs fort. Nach aktuellen Zahlen des FBDi e.V. stieg der Markt im dritten Quartal 2026 auf **1,17 Mrd. Euro Umsatz** und erreichte damit den höchsten Quartalswert seit Beginn der aktuellen Erholungsphase. Gleichzeitig beschleunigte sich der Auftragseingang deutlich und erreichte mit einem **Book-to-Bill-Verhältnis von 1,72** den höchsten Stand seit dem Boomzyklus 2021.

- **Das 3. Quartal 2026 markiert mit 1,17 Mrd.€ Umsatz und rund 2,0 Mrd.€ Auftragseingang das stärkste Quartal des laufenden Marktzyklus. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreicht Q3 den Extremwert 1,72.**
- **Year-to-Date 2026 steigt der deutsche Komponentenmarkt auf 3,1 Mrd.€, (+27% zu YTD 2025) und gleichzeitig bei den Auftragseingängen auf 5 Mrd.€ - mehr als eine Verdopplung (+109% zu YTD 2025)**
- **Book-to-Bill von YTD 1,58 und alleine in Q3 von 1,72 signalisieren zunehmenden Nachfrageüberhang und drohende Engpässe.**
- **Dem KI-beeinflussten Trend der Halbleiter folgen inzwischen auch die passiven Bauelemente und Stromversorgungen.**

Die aktuelle Markterholung wird von einem außergewöhnlich starken Auftrags-eingang überlagert. Neben der exzellenten Umsatzentwicklung sind vor allem bei den Bestellungen Muster zu beobachten, die an die Marktüberhitzung der Jahre 2021 und 2022 erinnern. Der massive Ausbau von KI-Rechenzentren und die weltweite Nachfrage nach leistungsfähiger Serverinfrastruktur wirken inzwischen weit über den Halbleitermarkt hinaus und erfassen zunehmend auch passive Bauelemente, Stromversorgungen und weitere Schlüsselkomponenten. Die entscheidende Frage lautet, ob wir am Beginn eines massiven Zusatzbedarfs für agentische KI stehen und so die Nachfrage auf ein neues Level springt, oder ob sich

erneut die bekannten Mechanismen von Verknappung, Panik, überzogenem Vorratsaufbau und späterer Überschwemmung wiederholen.

Produktsegmente: Wachstum auf breiter Basis, Memory als besonderer Treiber
Die Entwicklung zeigt sich inzwischen über nahezu alle wichtigen Produktgruppen hinweg.
Halbleiter bleiben mit rund **750 Mio. Euro im dritten Quartal** der dominante Wachstumstreiber und profitieren weiterhin von Investitionen in KI-Plattformen, Hochleistungsrechnern und Rechenzentrums-Infrastruktur.
Besonders hervorzuheben ist dabei die Entwicklung im **Memory-Segment**, das weltweit von einer außergewöhnlichen Kombination aus Angebotsengpässen, Kapazitätsverlagerungen zugunsten von High-Bandwidth-Memory (HBM) und der explosionsartig steigenden Nachfrage aus KI-Serverarchitekturen geprägt ist. Die daraus resultierenden Preissteigerungen haben inzwischen erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette und spiegeln sich zunehmend auch in den Umsätzen der Distribution wider. Gleichzeitig bleibt schwer zu beurteilen, welcher Anteil des aktuellen Marktwachstums tatsächlich auf steigende Stückzahlen und reale Endnachfrage zurückzuführen ist und welcher Anteil vor allem preisgetrieben entsteht.
Die Dynamik reicht inzwischen weit über den klassischen Halbleitermarkt hinaus. **Passive Bauelemente**, insbesondere MLCCs, sowie **Stromversorgungen** und **elektromechanische Komponenten** profitieren zunehmend von den hohen Investitionen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren.

Ausblick
„Die Stärke der Auftragseingänge überrascht angesichts der gedämpfteren Konjunkturindikatoren in weiten Teilen der europäischen Industrie. Ein erheblicher Teil des aktuellen Wachstums dürfte durch Preissteigerungen, strategischen Bestandsaufbau und die Sorge vor zukünftigen Verfügbarkeitsengpässen beeinflusst sein. Gleichzeitig sehen wir erste Anzeichen einer Rückkehr klassischer Allokationsmuster, insbesondere bei Memory-Produkten und ausgewählten MLCC- und Passiv-Segmenten.“ resümiert Andreas Falke, Geschäftsführer des FBDi e.V.
„Die erhöhte Nachfrage nach KI-Infrastruktur verändert heute ganze Lieferketten und erzeugt einen Beschaffungseffekt, der weit über die klassischen Halbleitermärkte

hinausreicht. Ob daraus ein langfristig tragfähiger Investitionszyklus entsteht oder erneut eine Phase von Überhitzung und späterer Korrektur daraus hervorgeht, wird eine der entscheidenden Marktfragen der kommenden Quartale sein.
Deutschland profitiert weiterhin von seiner starken industriellen Basis. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken, Energiepreise, Handelskonflikte und die globale Versorgungslage die zentralen Unsicherheitsfaktoren für die weitere Marktentwicklung."

# # #

Fachverband der Bauelemente Distribution e.V. (www.fbdi.de):
Der 2003 gegründete FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und bündelt die Interessen seiner Mitglieder aus der Distribution, die rund drei Viertel des Umsatzvolumens elektronischer Komponenten in Zentral-Europa (DACH) vertreten. Dabei überblickt er die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik.
Neben der Aufbereitung und Weiterentwicklung von Daten zum zentraleuropäischen Distributionsmarkt erzeugen Competence Teams zu wichtigen Themen der Regulatorik in der Elektronikindustrie (u.a. CE, Richtlinien und Verordnungen) eine hohe marktnahe Kompetenz. Diese qualifiziert den FBDi zum gefragten Partner für Politik, Elektronik-Hersteller und -Kunden.
Über die Mitgliedschaft im internationalen Distributionsverband IDEA erfolgt der Austausch mit anderen Verbänden auf europäischer Ebene.

Die Mitgliedsunternehmen (Stand August 2026):
Mitglieder: Acal BFi Germany; AL-Elektronik Distribution; Alfatec; Arrow Electronics; Avnet EMEA; Beck Elektronische Bauelemente; Blume Elektronik Distribution; Bürklin Elektronik; CODICO; Conrad Electronic; Ecomal Europe; Endrich Bauelemente; EVE; Future Electronics Deutschland; Glyn; Gudeco Elektronik; Haug Components Holding; Hy-Line Holding; JIT electronic; Kruse Electronic Components; MB Electronic; MEDI Kabel; Memphis Electronic; Menges Electronic; MEV Elektronik Service; mewa electronic; Mouser Electronics; Multi-Bauelemente-Service; Neumüller Elektronik; pk components; Püplichhuisen; Rotima GmbH; RS Components; Rutronik Elektronische Bauelemente; Schukat electronic; SEMITRON; SE SPEZIAL ELCTRONIC; TTI Europe; WDI, Weltron
Fördermitglieder: Recom, Taiwan Semiconductor, TDK Europe

Presse und Mitglieder-Info:

Andreas Falke, General Manager FBDi e.V.
a.falke@fbdi.de